【茨城】半導体製造装置（ウェーハ面取り関連）のアプリケーションエンジニア

東京証券取引所プライム市場に上場・半導体製造装置と精密計測機器の製造販売

募集職種

人材紹介会社
株式会社グローバル・リサーチ

採用企業名
東京証券取引所プライム市場に上場・半導体製造装置と精密計測機器の製造販売

求人ID
1572973

業種
機械

会社の種類
大手企業 (300名を超える従業員数)

雇用形態
正社員

勤務地
茨城県, 土浦市

給与
650万円 ~ 800万円

休日・休暇
完全週休2日制（土・日）、祝、年間休日128日

更新日
2026年11月10日 05:00

応募必要条件

職務経験
3年以上

キャリアレベル
中途経験者レベル

英語レベル
日常会話レベル (英語使用比率: 10%程度)

日本語レベル
ネイティブレベル

最終学歴
大学卒： 学士号

現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項

【概要】
ウェーハ面取り機を使用した加工技術開発業務
具体的には、
・ウェーハ研削面取り機を使用し新しい加工プロセスの研削評価
・ウェーハ研削面取り装置を使用し加工提案・企画・加工プロセスの開発
・ウェーハ研削面取り装置を使用しお客様から依頼の面取り研削加工

【年俸】
645万円 ~ 795万円

【勤務地】
茨城県土浦市

スキル・資格

【必要職務経験】
・Office系ソフト等のPC使用が行える方、かつ装置と加工工具を使用し加工評価の経験のある方

【歓迎職務経験】
・工学系（機械工学）出身の方
・研削装置を使用し研削評価の経験のある方
・英語での会話経験がある方

会社説明